

Kenner Material & System社の歩み

■2000年に改性材料の研究開発および製造分野で豊富な経験を持つ専門家を擁し、俊馳材料科技(Kenner Material & System社)は設立されました。

主な製品は、導電性および抗静電性の粒子、板材、フィルム製品となります。

■2005年にイギリスの顧客より既存品の熱伝導グリスが、輸送中の温度変化により固体化するという問題を受け、熱伝導グリスの開発を依頼されました。

■2006年、「KT-7183」シリーズの熱伝導グリスを開発し、Intelの認証を取得致しました。

この製品により顧客の輸送中の温度変化によって製品が劣化する（固体化する）という問題は解決されました。

■2009年、大手コンピュータメーカーより、シリコンを含む製品がコンピュータ機器に悪影響を与える可能性があるとの発表を受け、Kenner Material & System社は、シリコンを含まない製品を開発の重点にすることを決定致しました。

■2012年、初のシリコンを含まない熱伝導グリス「KT-7185」を開発・発表。

大手コンピュータメーカーへの導入に成功しました。

■2020年から2024年にかけて、「KT-X9」、「KT-Z1」などの製品を開発し、中国市場の車載製品、新エネルギー、太陽光発電などの分野の導入に成功しました。

■2023年から2024年にかけて、PC、ノートパソコン、AIサーバー製品を開発し、大手コンピュータメーカーへの導入に成功しました。